

证券代码：300567

证券简称：精测电子

公告编号：2026-022

武汉精测电子集团股份有限公司

关于子公司签订《施工总承包合同》暨对外投资建设项目的 进展公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于子公司拟对外投资建设项目的议案》。公司控股子公司上海精测半导体技术有限公司（以下简称“上海精测”）拟购买位于上海市青浦区市西软件信息园F2-05地块的土地使用权，并投资建设上海精测半导体技术有限公司二期实验室扩建项目。本项目计划总投资约人民币3.5亿元（含建设用地使用权出让价款，最终项目投资总额以实际投资为准），计划竞拍约26.8亩土地。具体投资额度和投资方案将根据项目的实际规模布局、项目用地和环境容量等情况进行调整。公司董事会授权管理层及其授权人士办理此次购买土地使用权的有关事宜并签署相关合同及文件。具体内容详见公司于2025年12月13日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于子公司拟对外投资建设项目的公告》（公告编号：2025-155）。

公司于2025年12月26日披露了《武汉精测电子集团股份有限公司关于子公司竞拍获得土地使用权暨对外投资建设项目的进展公告》（公告编号：2025-158），上海精测收到《成交确认书》，确认上海精测以人民币6,296万元的价格竞得青浦区赵巷镇佳旭路东侧F2-05地块（以下简称“本项目”）的国有建设用地使用权，并与上海市青浦区规划和自然资源局正式签订《上海市国有建设用地使用权

出让合同》。

二、进展情况

近日，上海精测与上海宝冶集团有限公司（以下简称“上海宝冶”）正式签订《研发产业项目施工总承包合同》，约定由上海宝冶承包本项目建设工程，合同金额为人民币28,815万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《武汉精测电子集团股份有限公司章程》以及《武汉精测电子集团股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定，公司签订上述合同已履行了必要的内部审批程序，本次交易不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需重新提交公司董事会及股东会审议及批准。

三、交易对手方基本情况

1、基本情况

公司名称：上海宝冶集团有限公司

注册地址：上海市宝山区抚远路2457号

法定代表人：岳文彦

注册资本：577,784.9612万人民币

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；测绘服务；房地产开发经营；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；特种设备设计；特种设备安装改造修理；特种设备制造；建设工程质量检测；建设工程设计；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；安全技术防范系统设计施工服务；工程管理服务；对外承包工程；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；国内贸易代理；专用设备修理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；水污染治理；大气污染治理；土壤污染治理与修复服务；机动车修理和维护；建筑工程机械与设备租赁；金属结构制造；冶金专用设备制造；国际货物运输代理；园林绿化工程施工；翻译服务；物业管理；电子、机械设备维护（不含特种设备）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、交易对手方具有独立法人资格，不存在履约能力受限的情形，具备履约合同能力。

3、交易对手方与公司及公司董事和高级管理人员不存在关联关系。

四、《施工总承包合同》主要内容

发包人：上海精测半导体技术有限公司

承包人：上海宝冶集团有限公司

1、工程概况

工程名称：青浦区赵巷镇佳旭路东侧F2-05地块研发产业项目

工程地点：东至佳驰路、南至源硕路、西至佳旭路、北至绿地

工程内容：施工总承包

2、工程承包范围

全部、安全地完成本项目各子项的土建工程。承包商必须提供完成上述工程施工的全部劳动力、材料和配件施工设备、试验设备和必要的服务。

3、合同工期

竣工日期：2027年5月31日。

4、质量标准

工程质量验收标准：发包人与国家标准规范的双重验收竣工验收一次性通过，工程单体合格率100%。

5、合同价款

本合同采用的计价方式：固定总价。

工程金额：¥288150000.00；大写：人民币贰亿捌仟捌佰壹拾伍万元整。

6、合同生效

本合同双方约定双方签字盖章后生效。

五、合同签署对公司的影响

本次合同的签署将加快上海精测“青浦区赵巷镇佳旭路东侧F2-05地块研发产业项目”的推进，有利于有效缓解现有产线资源紧张状况，加快订单交付节奏，更好满足客户批量供货需求，进一步巩固公司的核心竞争力。此次投资符合公司整体战略规划和长期发展需要，对公司未来发展及综合竞争力的提升具有积极推动作用。

本合同的履行不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、风险提示

1、本合同的执行存在一定周期，在实际履行过程中遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，可能会导致协议部分内容或全部内容无法履行或终止的风险。

2、本合同涉及的金额为预估数，在合同项目实施的过程中亦可能存在进度、金额变化，存在不确定性，且存在最终金额与合同金额不一致的风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、《研发产业项目施工总承包合同》。

特此公告。

武汉精测电子集团股份有限公司

董事会

2026年3月16日